

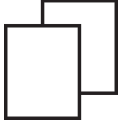
PRODUKTINFORMATION

WSP

PROLINE ●●○

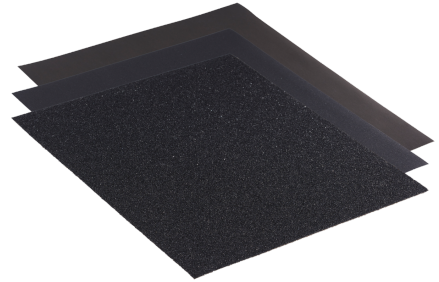
백킹타입 A/C 종이
결합 합성수지
입자 종류 실리콘 카바이드
분산 밀집 분산

형태 BA 00



- 강력한 소재 연삭을 위해 실리콘 카바이드 밀집 분산
- 입도 2000의 정밀 연삭
- 유연한 종이 백킹으로 최적의 상태에 공작물에 맞춤

종이 백킹 위에 실리콘 카바이드가 있는 방수 연마 종이.



WSP

	Körnung SU			Produktkategorie-Nummer	GTIN-Code Verpackungseinheit
230 x 280	60	50	301003	PK06	4011890120286
230 x 280	80	50	301004	PK06	4011890120293
230 x 280	100	50	301005	PK06	4011890120309
230 x 280	120	50	301006	PK06	4011890120316
230 x 280	150	50	301007	PK06	4011890120323
230 x 280	180	50	301008	PK06	4011890120330
230 x 280	220	50	301009	PK06	4011890120347
230 x 280	240	50	301010	PK06	4011890120354
230 x 280	280	50	301011	PK06	4011890120361
230 x 280	320	50	301012	PK06	4011890120378
230 x 280	360	50	301013	PK06	4011890120385
230 x 280	400	50	301014	PK06	4011890120392
230 x 280	500	50	301015	PK06	4011890120408
230 x 280	600	50	301016	PK06	4011890120415
230 x 280	800	50	301017	PK06	4011890120422
230 x 280	1000	50	301018	PK06	4011890120439
230 x 280	1200	50	301019	PK06	4011890120446
230 x 280	1500	50	305989	PK06	4011890120453
230 x 280	2000	50	305990	PK06	4011890120460